Capas: 2
Material: FR4
Grosor final: 1.57 mm +/- 10%
Espesor de cobre externo de la capa: 1oz
Final: ENIG (Au: 2-5u ")
Soldermask (Color): ambos lados, LPI (negro)
Serigrafía (color): ambos lados, blanco

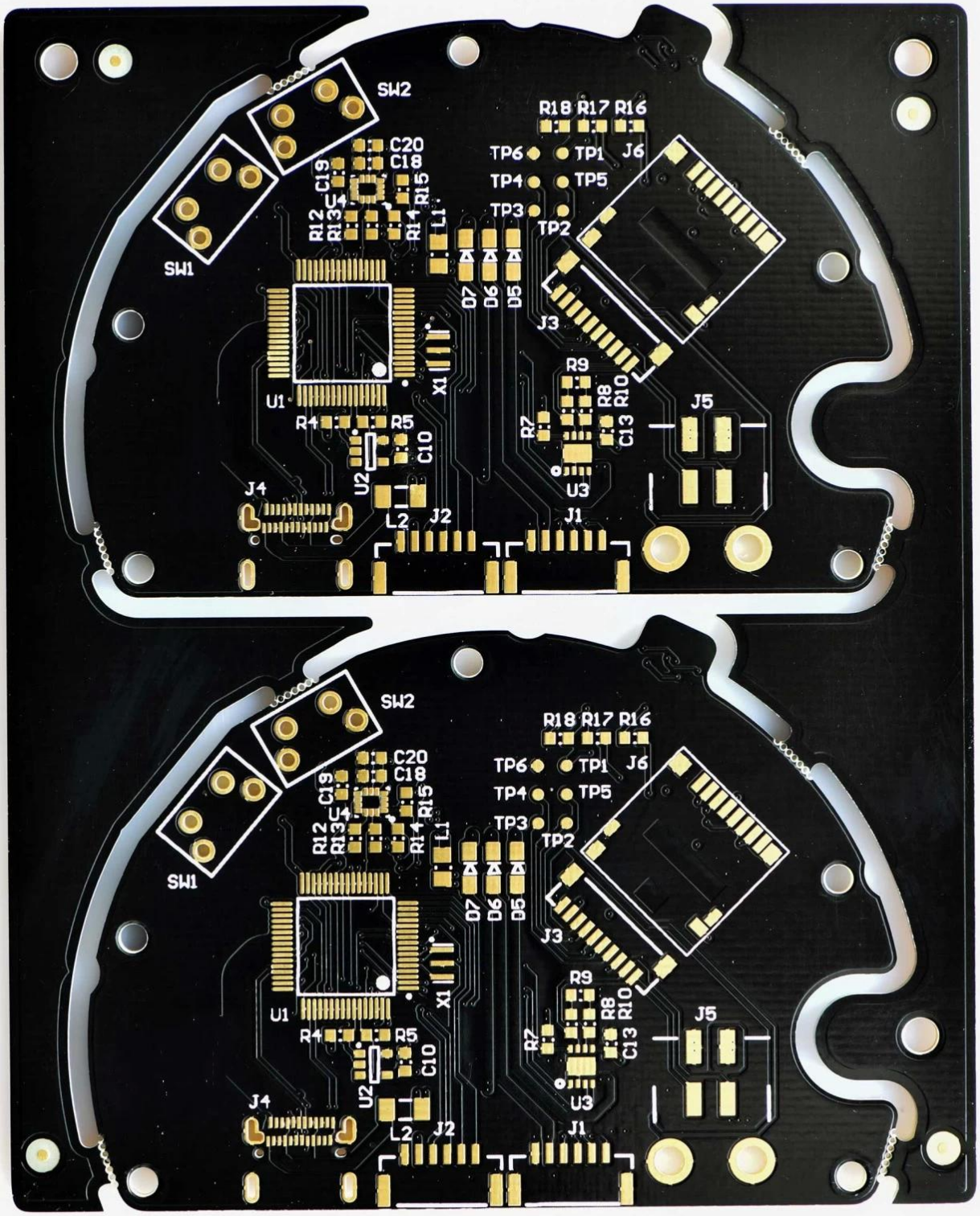
Prueba eléctrica

ACABADO: ESTE TABLERO SERÁ DE INMERSIÓN DORADA DE ACUERDO CON IPC-6012. EL ESPESOR SERÁ .050uM SOBRE 3-6uM NÍQUEL.

ORIFICIOS DE LA PLACA DE COBRE MÍNIMOS .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER ENCHUFADOS, EXCEPTO VIAS .500 ACABADOS O MÁS PEQUEÑOS.

Layer Key:
==========
* .GM4: esquema de la placa
* .TXT: Archivo de exploración NC

* .GTP: Top Paste
* .GTO: Serigrafía superior
* .GTS: Top Soldermask
* .GTL: capa superior de cobre
* .GBL: capa inferior de cobre
* .GBS: Máscara de soldar inferior
* .GBO: Serigrafía inferior
* .GBP: Pasta inferior


SW2
SW1
R18 R17 R16
C20
C18
C19
U4
R15
R12
R13
R14
L1
TP6
TP1
J6
TP4
TP5
TP3
TP2
D7
D6
D5
J3
U1
X1
R9
R8
R10
J5
R4
R5
C10
R7
C13
U2
U3
J4
L2
J2
J1

D1
D2
U8
Q1
Q2
Q3
R11
R21
R22
R23
C28
C29
R20
R25
C22
C21
R24
R19
C15
C14
N1
C8
C9
C7
C6
C4
R27
R1
C1
R2
D4
R28
U6
C23
L3
U5
C2
C3
C5
C27
C26
C24
R26
C25
C17
C16
D3
C11
C12
R6
R3

PCB de alta calidad por mayor, proveedor de placa de circuito impreso